

2023-2029年中国半导体硅 片行业发展趋势与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国半导体硅片行业发展趋势与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202308/386993.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体硅片在晶体、形状、尺寸大小、纯度等方面要比光伏用晶片要求更高，光伏用硅片的纯度要求硅含量为 4N-6N 之间（99.99%-99.9999%），半导体用硅片在 9N-11N

（99.9999999%-99.99999999%）左右，制作工艺更加复杂，下游应用也更为广泛。半导体用硅片位于产业链的最上游，主要应用于集成电路、分立器件及传感器，是制造芯片的关键材料，影响着更下游的汽车、计算机等产业的发展，是半导体产业链的基石。2021年全球半导体硅片市场规模达到140亿美元，同比增长25%。全球半导体硅片行业被巨头垄断，集中度高。2021年全球前五大硅片提供商分别为日本信越化学（Shin-Etsu）、日本胜高（SUMCO）、中国台湾环球晶圆（GlobalWafers）、德国世创（Silitronic）、韩国鲜京矽特隆（SKSiltron），市占率合计超过90%。中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体硅片行业发展趋势与投资前景报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。报告目录：第一章 半导体硅片行业概述 第一节 半导体硅片定义 第二节 半导体硅片行业发展特性 第二章 国外半导体硅片市场发展概况 第一节 国际半导体硅片市场分析 第二节 亚洲地区主要国家市场概况 第三节 欧洲地区主要国家市场概况 第四节 美洲地区主要国家市场概况 第三章 2022年中国半导体硅片环境分析 第一节 我国经济发展环境分析 第二节 行业相关政策、法规、标准 第四章 中国半导体硅片技术发展分析 第一节 当前中国半导体硅片技术发展现状分析 第二节 中国半导体硅片技术成熟度分析 第三节 中外半导体硅片技术差距及其主要因素分析 第四节 提高中国半导体硅片技术的策略 第五章 半导体硅片市场特性分析 第一节 中国半导体硅片主要生产企业及产能分析及预测 第二节 SWOT半导体硅片及预测 一、优势半导体硅片 二、劣势半导体硅片 三、机会半导体硅片 四、风险半导体硅片 第三节 进入退出状况半导体硅片及预测 第六章 中国半导体硅片发展现状 第一节 中国半导体硅片市场现状分析及预测 第二节 2018-2022年中国半导体硅片产量分析 一、中国半导体硅片总体产能规模 二、中国半导体硅片生产区域分布 三、2018-2022年中国半导体硅片产量 第三节 2018-2022年中国半导体硅片市场需求分析 一、2018-2022年中国半导体硅片需求量 二、中国半导体硅片各领域需求及下游厂家分析 第四节 中国半导体硅片价格趋势分析 一、中国半导体硅片2018-2022年价格趋势 二、中国半导体硅片当前市场价格及分析 三、影响半导体硅片价格因素分析 四、2023-2029年中国半导体硅片价格走势预测 第七章 2018-2022年中国半导体硅片行业经济运行 第一节 2018-2022年中国半导体硅片行业偿债能力分析 第二节 2018-2022年中国半导体硅片行业盈利能力分析 第三节 2018-2022年中国半导体硅片行业发展能力分析 第四

节 2018-2022年中国半导体硅片行业企业数量及变化趋势 第八章 2018-2022年中国半导体硅片进出口分析 第一节 中国半导体硅片进出口特点 第二节 2018-2022年中国半导体硅片进口分析 第三节 2018-2022年中国半导体硅片出口分析 第九章 2019-2022年半导体硅片重点企业及竞争格局（企业可定制任选） 第一节 日本信越化学 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第二节 日本胜高 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第三节 沪硅产业 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第四节 TCL中环 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第五节 立昂微 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第十章 半导体硅片投资建议 第一节 半导体硅片投资环境分析 第二节 半导体硅片投资进入壁垒分析 一、经济规模、必要资本量 二、准入政策、法规 三、技术壁垒 第三节 半导体硅片投资建议 第十一章 中国半导体硅片未来发展预测及投资前景分析 第一节 未来半导体硅片行业发展趋势分析 一、未来半导体硅片行业发展分析 二、未来半导体硅片行业技术开发方向 第二节 半导体硅片行业相关趋势预测 一、政策变化趋势预测 二、供求趋势预测 三、进、出口趋势预测 第十二章 业内对中国半导体硅片投资的建议及观点 第一节 投资机遇半导体硅片 第二节 投资风险半导体硅片 一、政策风险 二、宏观经济波动风险 三、技术风险 四、其他风险 第三节 行业应对策略 第四节 市场的重点客户战略实施

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202308/386993.html>